Hack Osakaスタートアップ商談会申込書

Hack Osaka 2019に参加する海外スタートアップとの面談をご希望の方は、以下フォームにご記入のうえ、2019年2月15日（金）17時までに[ootani@urban-ii.or.jp](mailto:ootani@urban-ii.or.jp) までお送りください。

商談会にご参加いただけます場合は、2019年2月28日（木）17時までにメールにて詳細をご案内いたします。

主　　催：国際イノベーション会議Hack Osaka 2019実行委員会

（大阪市、公益財団法人都市活力研究所）

大阪府、日本貿易振興機構（ジェトロ）

面談日時：2019年3月14日（木）10:00-18:00（1社45分）

面談場所：グランフロント大阪タワーC 7階　GVH Osaka、大阪イノベーションハブ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商談したいスタートアップ | □UWINLOC  □Predict Vision  □NIRAMAI Health  □Simgo Mobile  □ONE SOFT DIGM 　□3D Nest  □Fooyo | □NirogStreet  □Pokeguide  □Acumen  □THE.WAVE.TALK  □Cloud IoT Core Sdn Bhd  □SHENZHEN DIANMAO  □Kang Healthcare |
| 貴社名 |  | |
| ウエブサイト |  | |
| 参加者氏名 |  | |
| 参加者所属部署 |  | |
| 参加者役職 |  | |
| 商談を行う理由 | □1. 投資  □2. 事業買収  □3. 協業、事業連携  □4. 技術的パートナー、共同研究  □5. その他  ＜詳細＞ | |
| 備考  時間帯の希望等。ご希望に添えない場合もございます。 |  | |